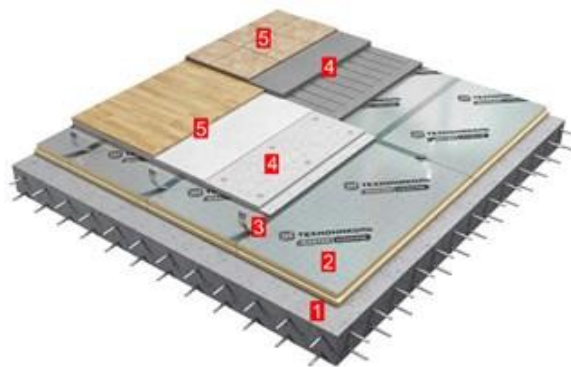


## СИСТЕМА SD-ПІДЛОГА Стандарт PIR



**Система ізоляції підлоги без використання обігрівальних елементів за «сухою» технологією, або з влаштуванням цементно-піщаної стяжки у якості основи під покриття підлоги**

### Опис системи:

Для даної системи характерне використання високоефективного полімерного утеплювача на основі пінополіізоціанурату PIR, що дозволяє, за рахунок низької теплопровідності, зменшити товщину системи SD-ПІДЛОГА Стандарт PIR, у порівнянні з традиційними підлогами. Це актуально для приміщень з обмеженою висотою стелі. З урахуванням герметичного проклеювання стиків плит PIR алюмінієвим скотчем, укладання пароізоляційного шару не обов'язкове. Поверх теплоізоляційних плит PIR монтуються листові матеріали АЦЛ (ЦСП, ГВЛ, ОСП) у 2 шари, скріплені між собою механічно, або шар цементно-піщаної розчину з армуючої сіткою. Завдяки високій жорсткості теплоізоляції PIR і шару стяжки, рівномірно розподіляє навантаження, система SD-ПІДЛОГА Стандарт PIR має високу міцність, технологічність, високу швидкість монтажу.

### Сфера застосування:

Система SD-ПІДЛОГА Стандарт PIR широко розповсюджена та застосовується для ізоляції перекриттів житлових, громадських та адміністративних будівель.

### Виконання робіт:

Відповідно до Інструкції за монтажу.

### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Залізобетонна плита	-	-	-	-
2	Плити теплоізоляційні LOGICPIR Підлога ФЛ/ФЛ, СТО 72746455-3.8.1-2014	8.01	м <sup>3</sup>	плити розміром 1200 x 600 x 20, 1185 x 585 x 20 (30-50)	1,02
3	Стрічка алюмінієва самоклеюча	-	м пог.	ширина 50 мм (для прямих ділянок) ширина 100 мм (для кутових ділянок)	за рзрахунком
4	Стяжка (збірна з двох листів АЦЛ, ГВЛ, ОСП або ЦСП, або армована цементно-піщана)	-	-	-	-
5	Покриття підлоги (паркетна дошка по підкладці, або керамограніт по клейовому складу)	-	-	-	-